

EasyBRIDGE モジュール TRENCHSTOP™ IGBT7 と CoolSiC™ ショットキーダイオード内蔵と PressFIT / NTC サーミスタ

特徴

- 電気的特性
 - $V_{CES} = 1200\text{ V}$
 - $I_{C\text{ nom}} = 60\text{ A} / I_{CRM} = 120\text{ A}$
 - CoolSiC™ ショットキーダイオード gen5
 - 高いダイナミックロバスト性
 - 最適なインフィニオン製ゲートドライバーは以下でご覧になれます。
<https://www.infineon.com/gdfinder>
- 機械的特性
 - コンパクトデザイン
 - 固定用クランプによる強固なマウンティング
 - PressFIT 接合 技術
 - 内蔵された NTC サーミスタ
 - 低熱インピーダンスの Al_2O_3 DCB



Typical appearance

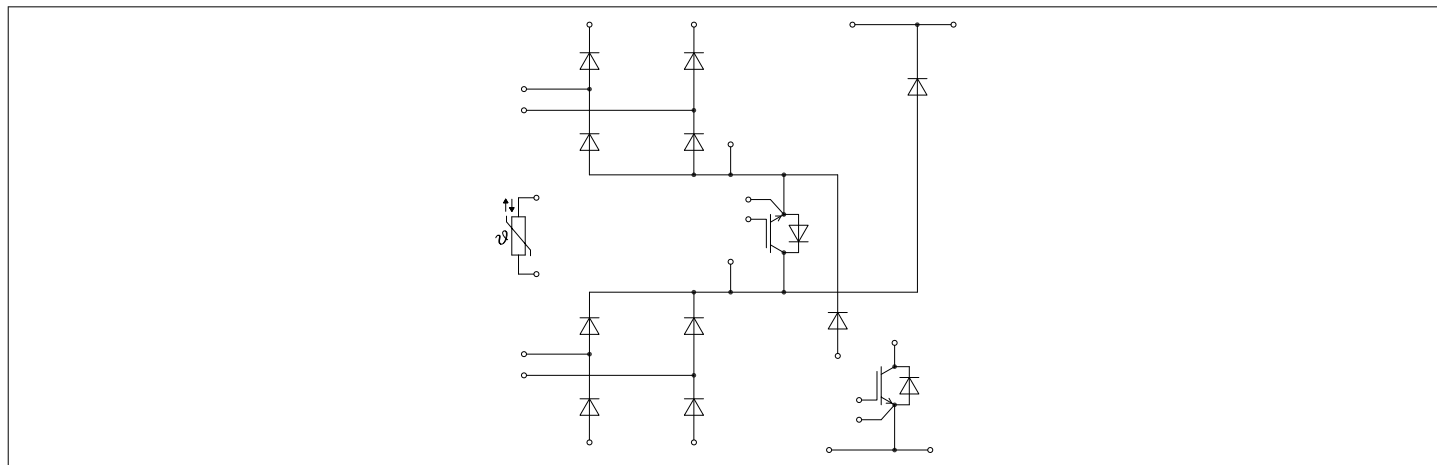
可能性のある用途

- EV 用 DC 充電器

製品検証

- IEC 60747、60749、および 60068 の関連試験に準拠して産業用アプリケーションに適合

詳細





目次

	詳細.....	1
	特徴.....	1
	可能性のある用途.....	1
	製品検証.....	1
	目次.....	2
1	ハウジング.....	3
2	IGBT, T1.....	3
3	IGBT, T2.....	4
4	Diode, D1 / D2.....	5
5	Diode, D3 / D4.....	6
6	Diode, D5-D12.....	6
7	NTC-サーミスタ.....	7
8	特性図.....	8
9	回路図.....	13
10	パッケージ外形図.....	14
11	モジュールラベルコード.....	14
	改訂履歴.....	15
	免責事項.....	16

1 ハウジング

1 ハウジング

表 1 絶縁協調

項目	記号	条件及び注記	定格値	単位
絶縁耐圧	V_{ISOL}	RMS, $f = 50 \text{ Hz}$, $t = 1 \text{ min}$	3.2	kV
内部絶縁		基礎絶縁 (クラス 1, IEC 61140)	Al_2O_3	
相対トラッキング指数	CTI		> 400	
相対温度指数 (電気)	RTI	住宅	140	°C

表 2 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
内部インダクタンス	L_{sCE}			32		nH
パワーターミナル・チップ間抵抗	$R_{AA'+CC'}$	$T_H = 25 \text{ °C}$, /スイッチ		8		mΩ
保存温度	T_{stg}		-40		125	°C
取り付けネジ締め付けトルク	M	適切なアプリケーションノートによるマウンティング	1.3		1.5	Nm
質量	G			78		g

注: The current under continuous operation is limited to 25A rms per connector pin.

2 IGBT, T1

表 3 最大定格

項目	記号	条件及び注記	定格値	単位
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CES}	$T_{vj} = 25 \text{ °C}$	950	V
コレクタ電流	I_{CN}		200	A
連続 DC コレクタ電流	I_{CDC}	$T_{vj \text{ max}} = 175 \text{ °C}$, $T_H = 65 \text{ °C}$	135	A
繰り返しピークコレクタ電流	I_{CRM}	t_p は $T_{vj \text{ op}}$ に制約される	400	A
ゲート・エミッタ間ピーク電圧	V_{GES}		±20	V

表 4 電気的特性

項目	記号	条件及び注記		規格値			単位
				最小	標準	最大	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE\ sat}$	$I_C = 200\ A, V_{GE} = 15\ V$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		1.30	1.40	V
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		1.35		
			$T_{vj} = 150\ ^\circ C$		1.35		
ゲート・エミッタ間しきい値電圧	V_{GEth}	$I_C = 3.25\ mA, V_{CE} = 20\ V, T_{vj} = 25\ ^\circ C$		4.15	4.90	5.65	V
ゲート電荷量	Q_G	$V_{GE} = \pm 15\ V, V_{CC} = 600\ V$			2.05		μC
内蔵ゲート抵抗	R_{Gint}	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$			1.5		Ω
入力容量	C_{ies}	$f = 100\ kHz, T_{vj} = 25\ ^\circ C, V_{CE} = 25\ V, V_{GE} = 0\ V$			24.6		nF
帰還容量	C_{res}	$f = 100\ kHz, T_{vj} = 25\ ^\circ C, V_{CE} = 25\ V, V_{GE} = 0\ V$			0.114		nF
コレクタ・エミッタ間遮断電流	I_{CES}	$V_{CE} = 950\ V, V_{GE} = 0\ V$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$			0.025	mA
ゲート・エミッタ間漏れ電流	I_{GES}	$V_{CE} = 0\ V, V_{GE} = 20\ V, T_{vj} = 25\ ^\circ C$				100	nA
ジャンクション・ヒートシンク間熱抵抗	R_{thJH}	IGBT 部 (1 素子当り), $\lambda_{grease} = 1\ W/(m \cdot K)$			0.635		K/W
動作温度	$T_{vj\ op}$			-40		150	$^\circ C$

3 IGBT, T2

表 5 最大定格

項目	記号	条件及び注記		定格値	単位
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CES}		$T_{vj} = 25\ ^\circ C$	1200	V
連続 DC コレクタ電流	I_{CDC}	$T_{vj\ max} = 175\ ^\circ C$	$T_H = 65\ ^\circ C$	50	A
繰り返しピークコレクタ電流	I_{CRM}	t_p は $T_{vj\ op}$ に制約される		100	A
ゲート・エミッタ間ピーク電圧	V_{GES}			± 20	V

表 6 電気的特性

項目	記号	条件及び注記		規格値			単位
				最小	標準	最大	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE\ sat}$	$I_C = 50\ A, V_{GE} = 15\ V$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		1.50	1.80	V
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		1.64		
			$T_{vj} = 175\ ^\circ C$		1.72		

(続く)

表 6 (続き) 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
ゲート・エミッタ間しきい値電圧	V_{GETh}	$I_C = 1.27 \text{ mA}$, $V_{CE} = V_{GE}$, $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	5.15	5.80	6.45	V
ゲート電荷量	Q_G	$V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$, $V_{CC} = 600 \text{ V}$		0.92		μC
内蔵ゲート抵抗	R_{Gint}	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		0		Ω
入力容量	C_{ies}	$f = 100 \text{ kHz}$, $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$, $V_{CE} = 25 \text{ V}$, $V_{GE} = 0 \text{ V}$		11.1		nF
帰還容量	C_{res}	$f = 100 \text{ kHz}$, $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$, $V_{CE} = 25 \text{ V}$, $V_{GE} = 0 \text{ V}$		0.039		nF
コレクタ・エミッタ間遮断電流	I_{CES}	$V_{CE} = 1200 \text{ V}$, $V_{GE} = 0 \text{ V}$ $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$			0.0079	mA
ゲート・エミッタ間漏れ電流	I_{GES}	$V_{CE} = 0 \text{ V}$, $V_{GE} = 20 \text{ V}$, $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$			100	nA
ジャンクション・ヒートシンク間熱抵抗	R_{thJH}	IGBT 部 (1 素子当り), $\lambda_{grease} = 1 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$		0.900		K/W
動作温度	$T_{vj op}$		-40		175	$^\circ\text{C}$

注: $T_{vj op} > 150^\circ\text{C}$ is allowed for operation at overload conditions. For detailed specifications, please refer to AN 2018-14.

4 Diode, D1 / D2

表 7 最大定格

項目	記号	条件及び注記	定格値	単位
ピーク繰返し逆電圧	V_{RRM}	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	1200	V
連続 DC 電流	I_F		25	A
ピーク繰返し順電流	I_{FRM}	$t_P = 1 \text{ ms}$	50	A
電流二乗時間積	I^2t	$t_P = 10 \text{ ms}$, $V_R = 0 \text{ V}$ $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$	80	A^2s
		$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$	70	

表 8 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
順電圧	V_F	$I_F = 25 \text{ A}$, $V_{GE} = 0 \text{ V}$ $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		1.83	2.30	V
		$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		1.70		
		$T_{vj} = 175^\circ\text{C}$		1.63		
ジャンクション・ヒートシンク間熱抵抗	R_{thJH}	/Diode (1 素子当り), $\lambda_{grease} = 1 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$		2.05		K/W
動作温度	$T_{vj op}$		-40		175	$^\circ\text{C}$

注: $T_{vj\ op} > 150^{\circ}\text{C}$ is allowed for operation at overload conditions. For detailed specifications, please refer to AN 2018-14.

5 Diode, D3 / D4

表 9 最大定格

項目	記号	条件及び注記	定格値	単位
ピーク繰返し逆電圧	V_{RRM}	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	1200	V
連続 DC 電流	I_F		150	A
ピーク繰返し順電流	I_{FRM}	$t_P = 1\text{ ms}$	300	A
電流二乗時間積	I^2t	$t_P = 10\text{ ms}, V_R = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	A^2s
			$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	

表 10 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
順電圧	V_F	$I_F = 150\text{ A}$		$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	1.05	V
				$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	0.98	
ジャンクション・ヒートシンク間熱抵抗	R_{thJH}	/Diode (1 素子当り), $\lambda_{grease} = 1\text{ W/(m}\cdot\text{K)}$		0.490		K/W
動作温度	$T_{vj\ op}$		-40		150	$^{\circ}\text{C}$

6 Diode, D5-D12

表 11 最大定格

項目	記号	条件及び注記	定格値	単位
ピーク繰返し逆電圧	V_{RRM}	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	1200	V
最大実効順電流/chip	I_{FRMSM}	$T_H = 60^{\circ}\text{C}$	60	A
整流出力の最大実効電流	I_{RMSM}	$T_H = 60^{\circ}\text{C}$	60	A
電流二乗時間積	I^2t	$t_P = 10\text{ ms}$	$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	A^2s
			$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	

表 12 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
順電圧	V_F	$I_F = 60\text{ A}$		$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	1.40	V
				$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	1.71	
				$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	1.85	

(続く)

表 12 (続き) 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
逆電流	I_r	$T_{vj} = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$, $V_R = 1200\text{ V}$		0.15		mA
ジャンクション・ヒートシンク間熱抵抗	R_{thJH}	/Diode (1 素子当り), $\lambda_{grease} = 1\text{ W/(m}\cdot\text{K)}$		0.790		K/W
動作温度	$T_{vj, op}$		-40		150	$^{\circ}\text{C}$

7 NTC-サーミスタ

表 13 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
定格抵抗値	R_{25}	$T_{NTC} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$		5		k Ω
R_{100} の偏差	$\Delta R/R$	$T_{NTC} = 100\text{ }^{\circ}\text{C}$, $R_{100} = 493\text{ }\Omega$	-5		5	%
損失	P_{25}	$T_{NTC} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$			20	mW
B-定数	$B_{25/50}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/50}(1/T_2 - 1/(298,15\text{ K}))]$		3375		K
B-定数	$B_{25/80}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/80}(1/T_2 - 1/(298,15\text{ K}))]$		3411		K
B-定数	$B_{25/100}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/100}(1/T_2 - 1/(298,15\text{ K}))]$		3433		K

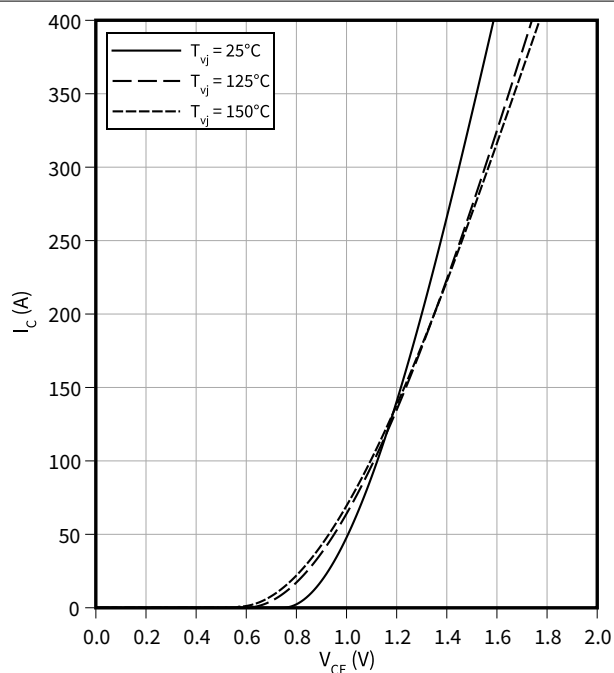
注: NTC の解析的な説明については、AN2009-10 の 4 章を参照下さい。

8 特性図

出力特性 (typical), IGBT, T1

$$I_C = f(V_{CE})$$

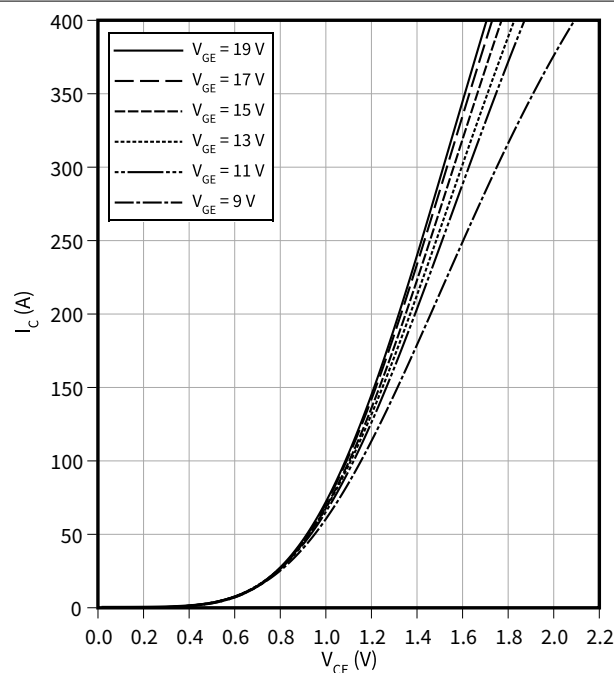
$$V_{GE} = 15 \text{ V}$$



出力特性 (typical), IGBT, T1

$$I_C = f(V_{CE})$$

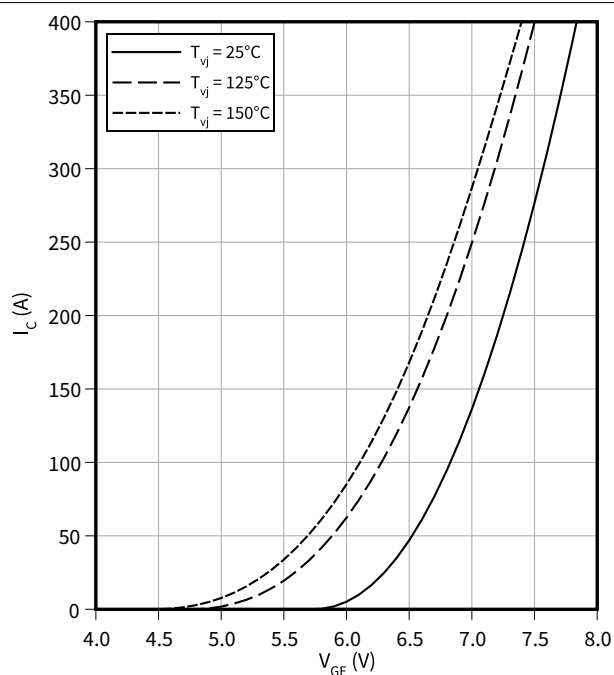
$$V_{GE} = 15 \text{ V}, T_{vj} = 150^\circ\text{C}$$



伝達特性 (typical), IGBT, T1

$$I_C = f(V_{GE})$$

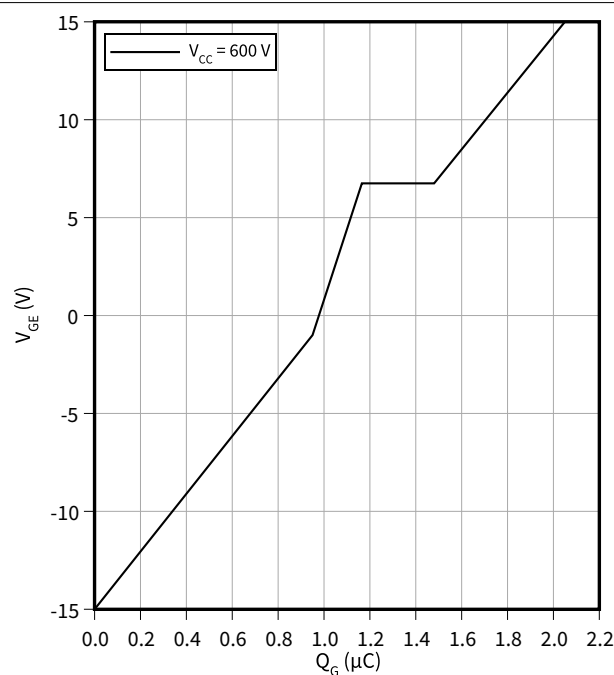
$$V_{CE} = 20 \text{ V}$$



ゲート充電特性 (typical), IGBT, T1

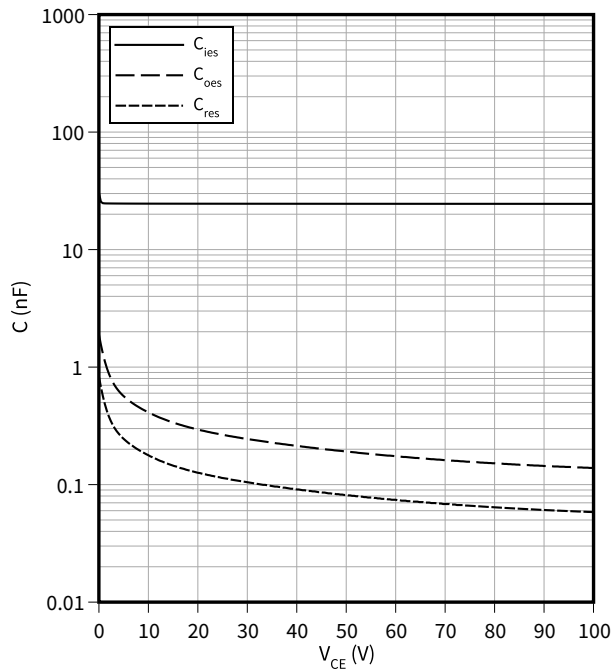
$$V_{GE} = f(Q_G)$$

$$I_C = 200 \text{ A}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$$



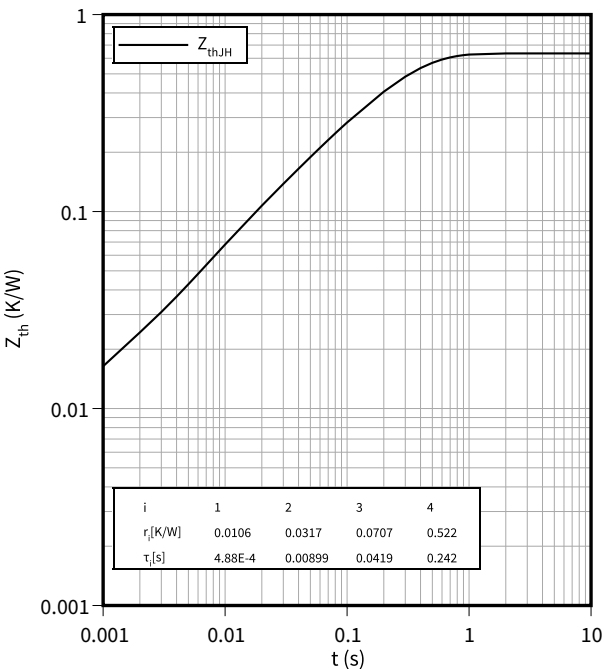
容量特性 (typical), IGBT, T1

$C = f(V_{CE})$
 $f = 100\text{ kHz}$, $V_{GE} = 0\text{ V}$, $T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$



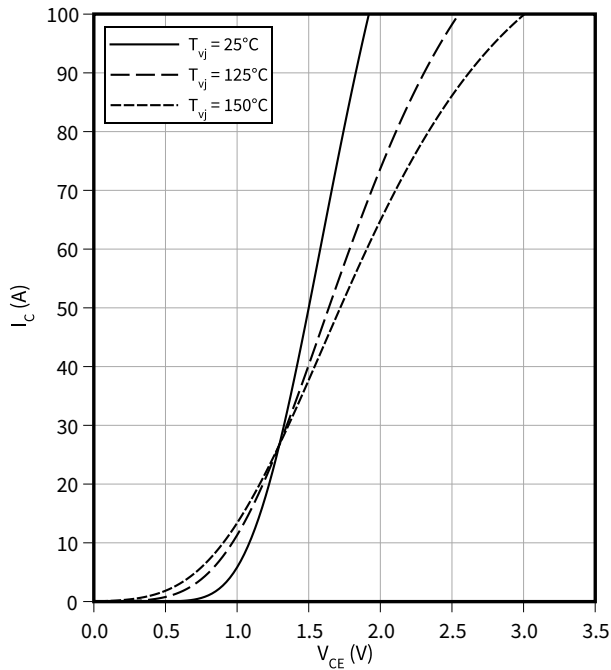
過渡熱インピーダンス, IGBT, T1

$Z_{th} = f(t)$



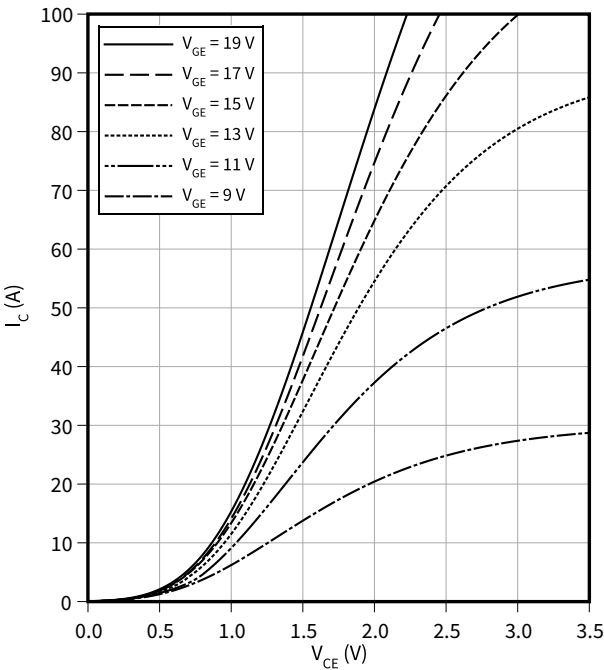
出力特性 (typical), IGBT, T2

$I_C = f(V_{CE})$
 $V_{GE} = 15\text{ V}$



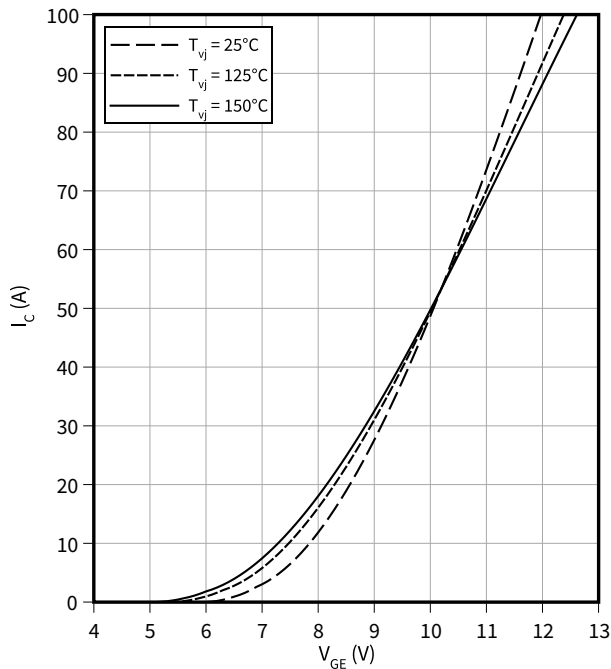
出力特性 (typical), IGBT, T2

$I_C = f(V_{CE})$
 $T_{vj} = 175\text{ }^{\circ}\text{C}$



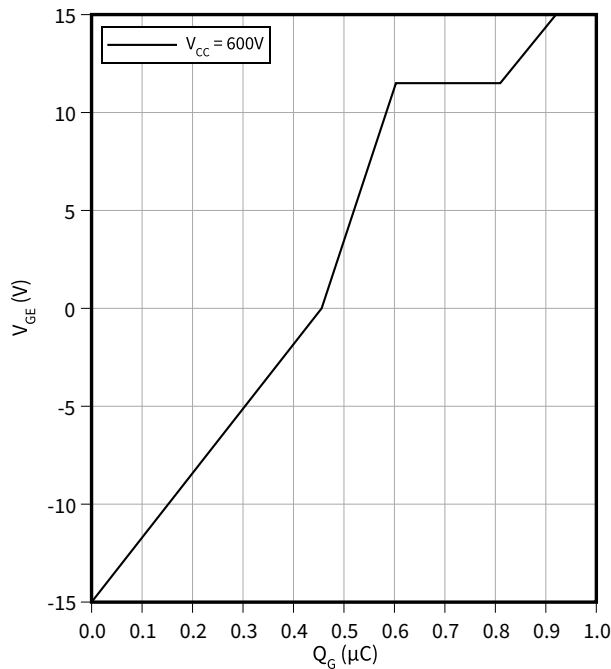
伝達特性 (typical), IGBT, T2

$I_C = f(V_{GE})$
 $V_{CE} = 20\text{ V}$



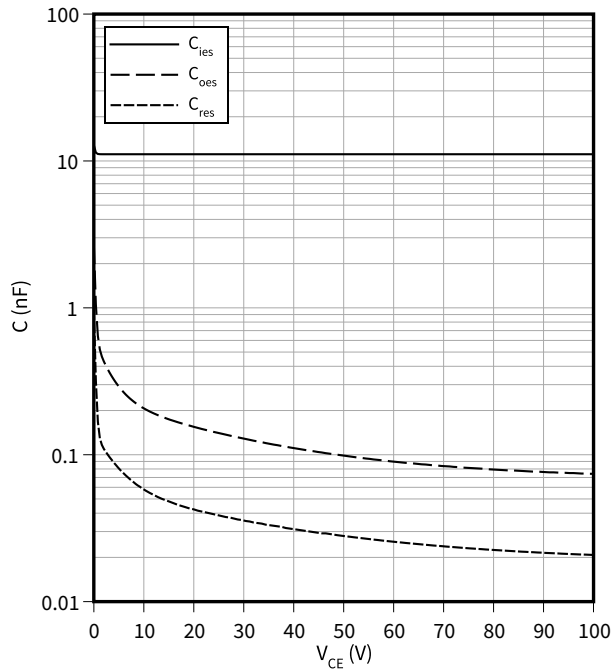
ゲート充電特性 (typical), IGBT, T2

$V_{GE} = f(Q_G)$
 $I_C = 50\text{ A}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$



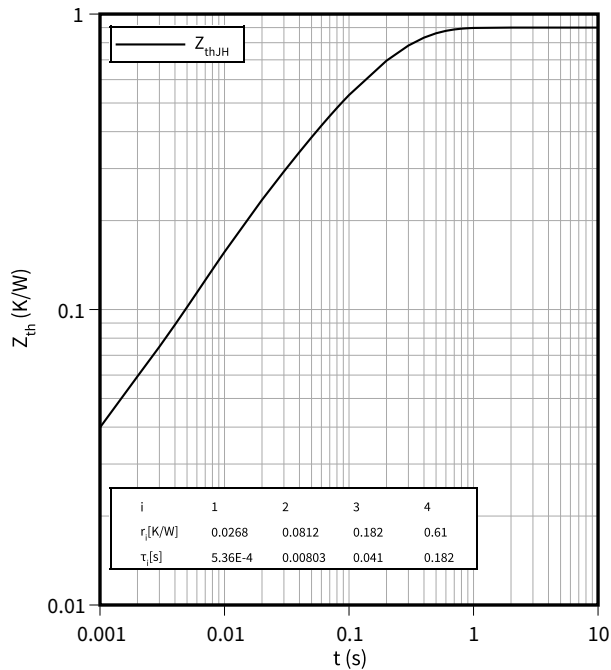
容量特性 (typical), IGBT, T2

$C = f(V_{CE})$
 $f = 100\text{ kHz}, V_{GE} = 0\text{ V}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$



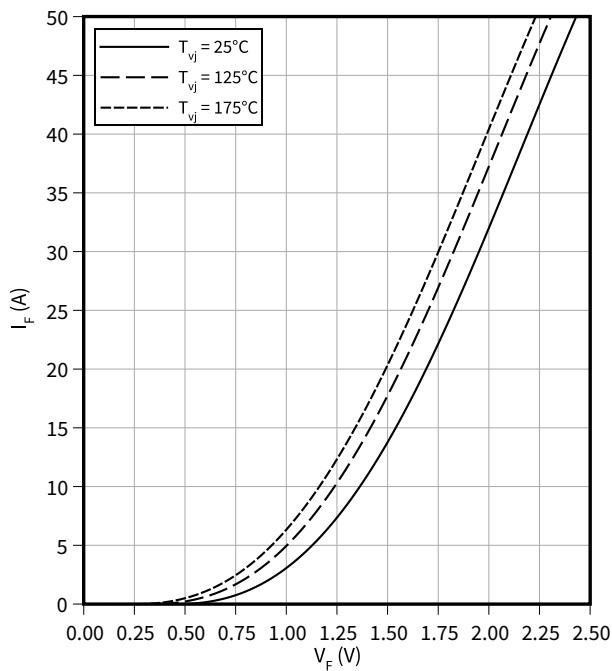
過渡熱インピーダンス, IGBT, T2

$Z_{th} = f(t)$



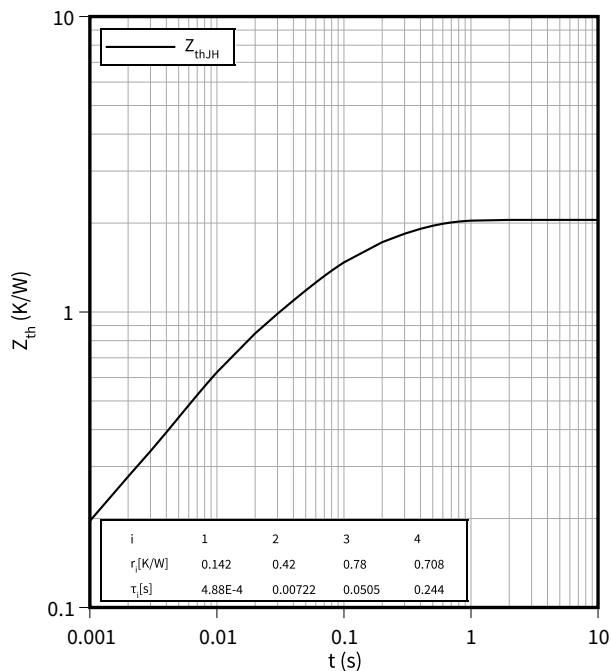
順電圧特性 (typical), Diode, D1 / D2

$I_F = f(V_F)$



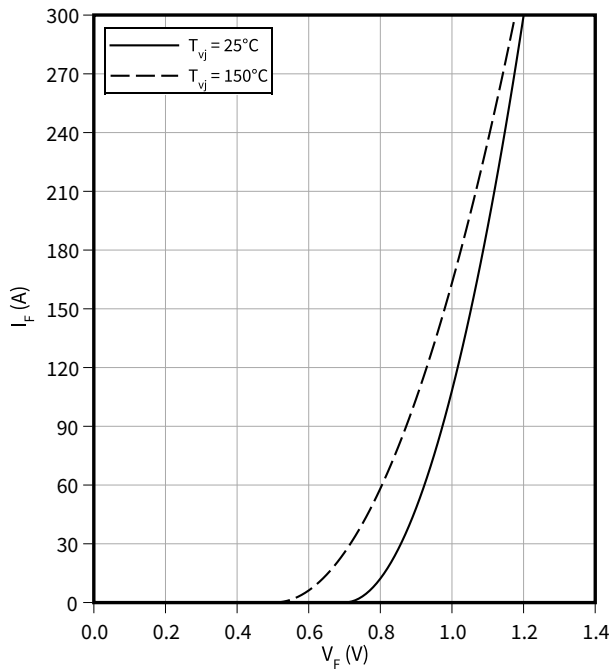
過渡熱インピーダンス, Diode, D1 / D2

$Z_{th} = f(t)$



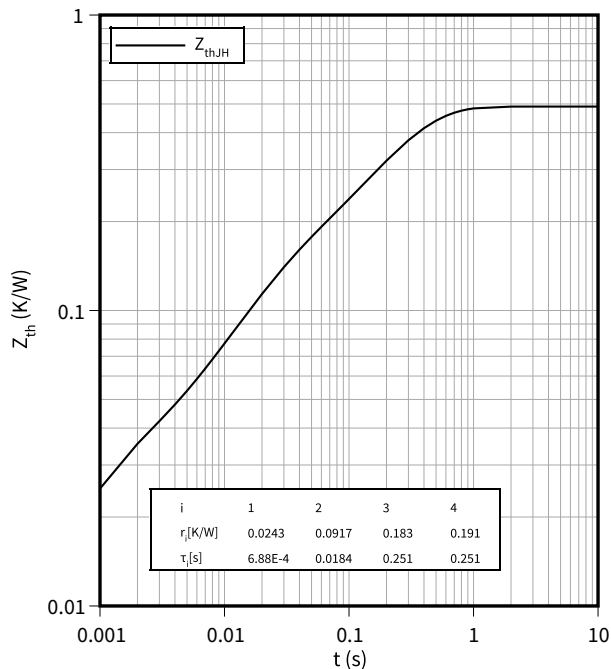
順電圧特性 (typical), Diode, D3 / D4

$I_F = f(V_F)$



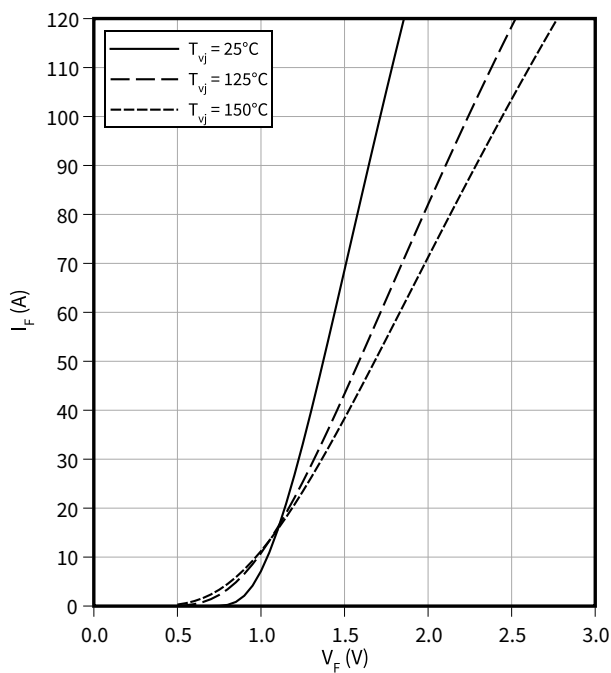
過渡熱インピーダンス, Diode, D3 / D4

$Z_{th} = f(t)$



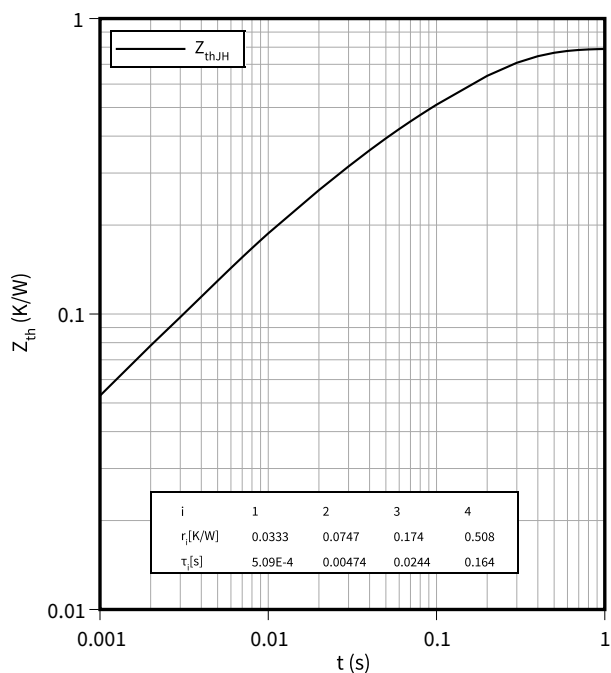
順電圧特性 (typical), Diode, D5-D12

$I_F = f(V_F)$



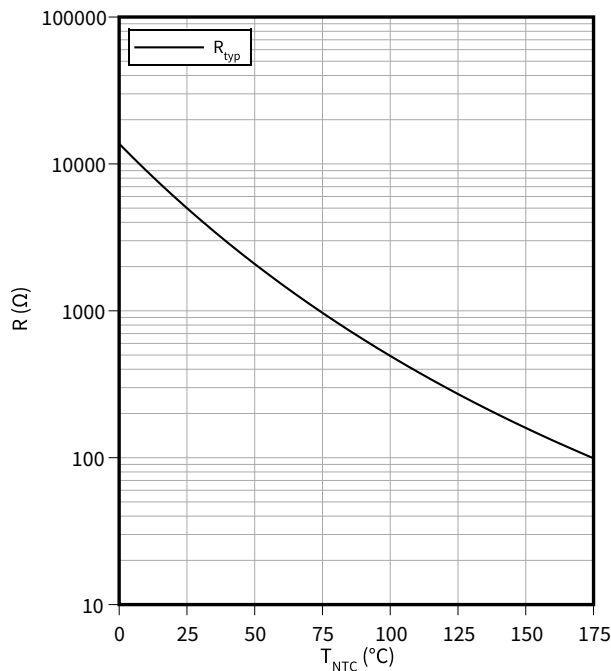
過渡熱インピーダンス, Diode, D5-D12

$Z_{th} = f(t)$



サーミスタの温度特性, NTC-サーミスタ

$R = f(T_{NTC})$



9 回路図

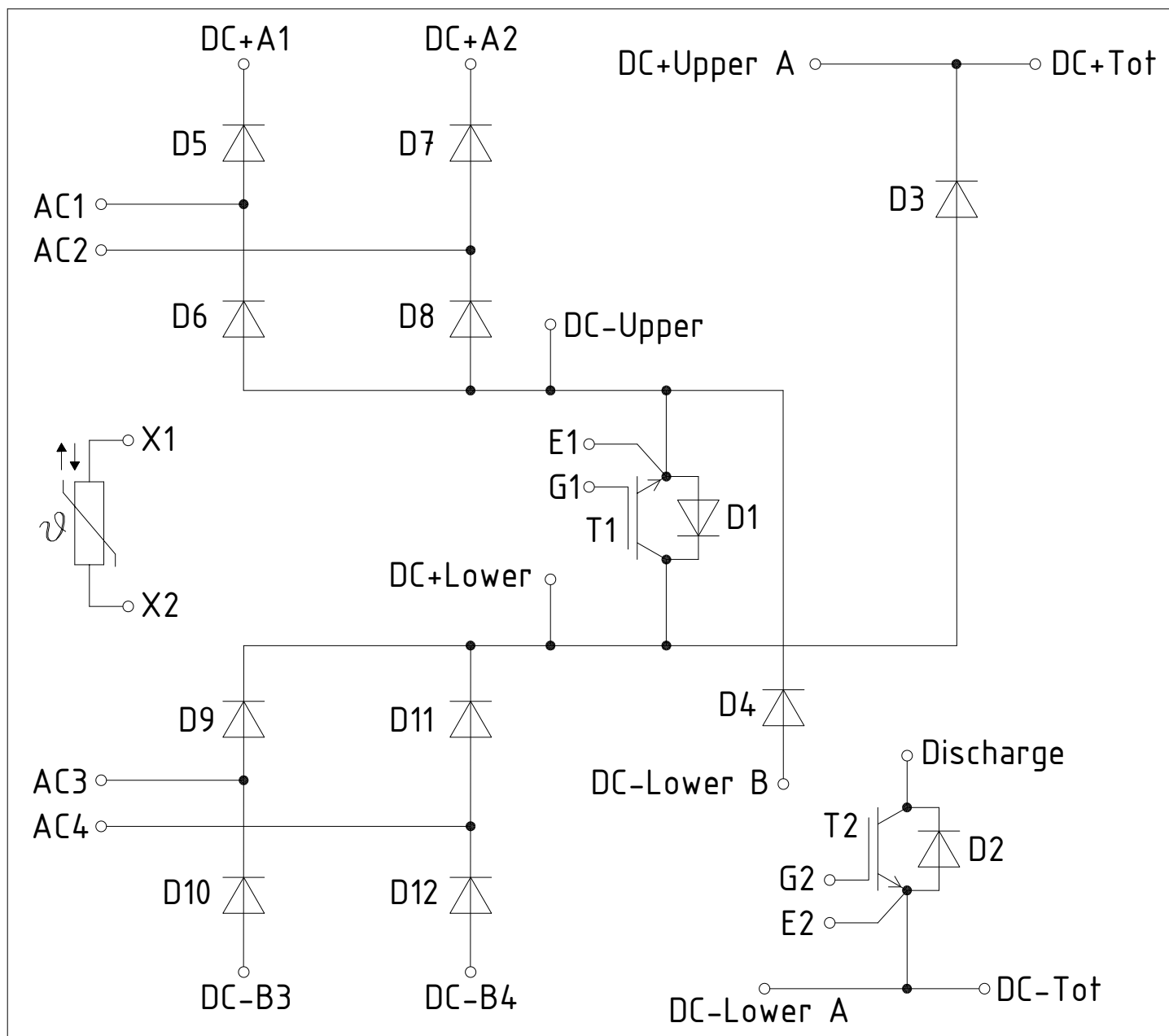
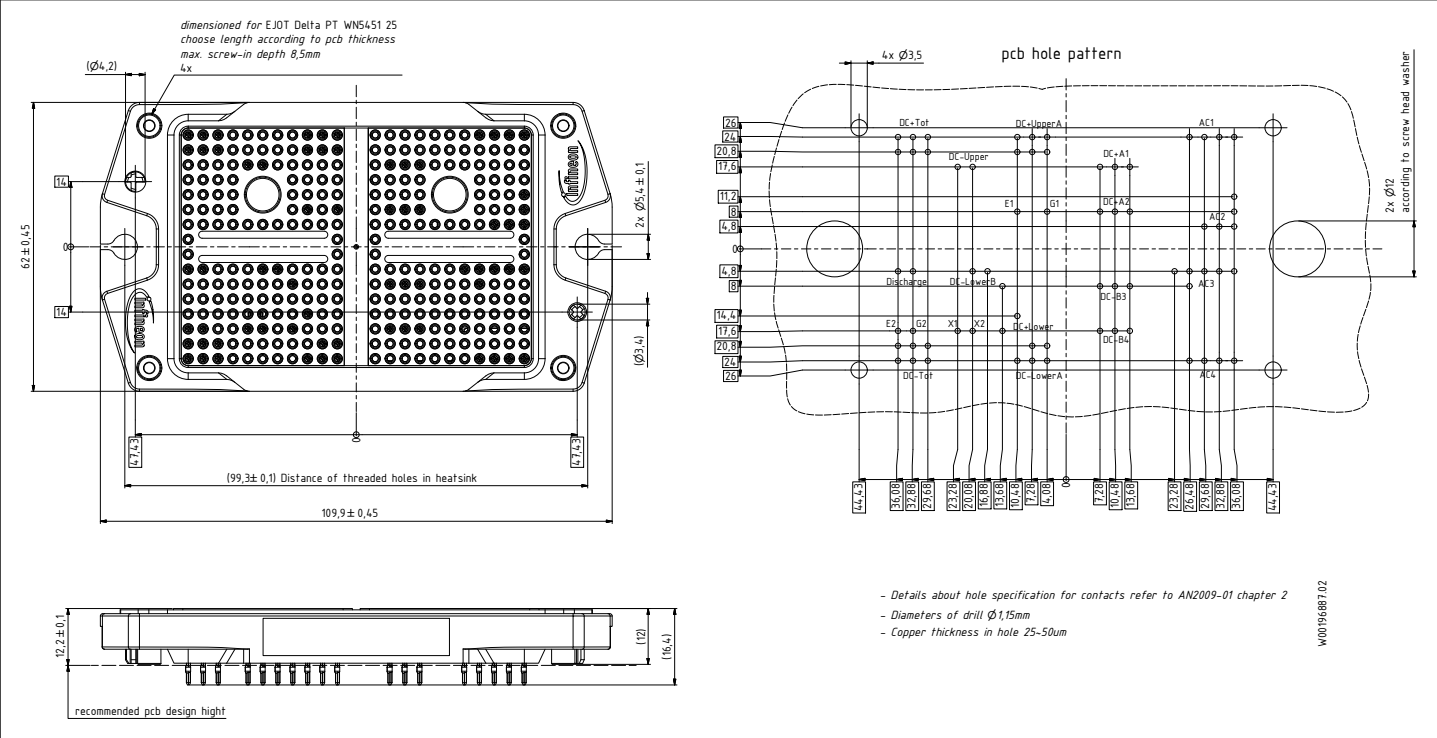


図 1

10 パッケージ外形図

10 パッケージ外形図





改訂履歴

改訂履歴

文書改訂	発行日	変更内容
0.10	2022-02-03	Initial version
1.00	2023-07-28	Final datasheet

Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

Edition 2023-07-28

Published by

Infineon Technologies AG

81726 Munich, Germany

© 2023 Infineon Technologies AG

All Rights Reserved.

Do you have a question about any aspect of this document?

Email: erratum@infineon.com

Document reference

IFX-ABC643-002

重要事項

本文書に記載された情報は、いかなる場合も、条件または特性の保証とみなされるものではありません（「品質の保証」）。

本文に記された一切の事例、手引き、もしくは一般価値、および／または本製品の用途に関する一切の情報に関し、インフィニオンテクノロジーズ（以下、「インフィニオン」）はここに、第三者の知的所有権の不侵害の保証を含むがこれに限らず、あらゆる種類の一切の保証および責任を否定いたします。

さらに、本文書に記載された一切の情報は、お客様の用途におけるお客様の製品およびインフィニオン製品の一切の使用に関し、本文書に記載された義務ならびに一切の関連する法的要件、規範、および基準をお客様が遵守することを条件としています。

本文書に含まれるデータは、技術的訓練を受けた従業員のみを対象としています。本製品の対象用途への適合性、およびこれら用途に関連して本文書に記載された製品情報の完全性についての評価は、お客様の技術部門の責任にて実施してください。

警告事項

技術的要件に伴い、製品には危険物質が含まれる可能性があります。当該種別の詳細については、インフィニオンの最寄りの営業所までお問い合わせください。

インフィニオンの正式代表者が署名した書面を通じ、インフィニオンによる明示の承認が存在する場合を除き、インフィニオンの製品は、当該製品の障害またはその使用に関する一切の結果が、合理的に人的傷害を招く恐れのある一切の用途に使用することはできないこと予めご了承ください。